PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-009121

(43) Date of publication of application: 18.01.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G03F 7/20

H01J 37/305

(21)Application number: 58-117310

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

29.06.1983

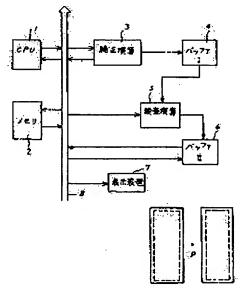
(72)Inventor: MACHIDA YASUHIDE

(54) EVALUATION OF EXPOSURE PATTERN DATA

(57)Abstract:

PURPOSE: To evaluate adequacy of exposure data by obtaining an energy intensity at the specified position between patterns received from electron beam after determining exposure data of respective patterns through proximity effect compensation.

CONSTITUTION: A design pattern data is read from a memory 2 in accordance with a command of CPU 1, calculation for compensation is carried out on the basis of compensating method predetermined in the compensating calculation circuit 3. Focusing on energy intensity at the center position between the patterns of irradiation pattern received from the electron beam projected, an energy intensity of center P of pattern interval is supposed as Ep and Ep when the pattern interval is resolved is supposed as Eop. In this case, the data of such an area not resolved can also be expacted from the relation, Ep≥Eop. The extracted pattern data is stored in a second buffer memory 6 and is displayed on a display unit 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—9121

⑤Int. Cl.⁴
H 01 L 21/30
G 03 F 7/20
H 01 J 37/305

識別記号

庁内整理番号 G 6603—5F 7124—2H 7129—5C ❸公開 昭和60年(1985)1月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷露光パターンデータの評価方法

②特

顧 昭58-117310

移出

願 昭58(1983)6月29日

⑫発 明 者 町田泰秀

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 和 曹

1. 発明の名称

諸光パターンデータの評価方法

2. 特許樹束の範囲

複数の認光すべきパターンの役針データに対し、 近後効果補正を施してそれぞれ核パターンの露光 データを決定した後、隣接する核パターン間の所 定位置における電子ビームにより受けるエネルギー 強度を求め、核エネルギー強度が所定範囲内か 否かを判別して核路光データの適否を評価することを特徴とする露光パターンデータの評価方法。

- 3. 強男の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

本発明は、電子ビーム解光による露光パターン データの評価方法に関し、特に、近接効果の補正 結果の評価方法に関する。

(b) 徒來技術と問題点

位子ピーム露光により高格度のバターンを形成 するには、所謂、近接効果を補正することが、不 可欠である周知の如く、近接効果は、被露光物上 そこで、解光パターン毎に、電子ビーム散乱強 度分布とパターン形状及び隣接パターンからの影響を考慮して、最適な関射量をあらかじめ、各パ ターン値に設定したり、あるいは、横西パターン を変形しておくという方法により近接効果を補正 している。

一方、露光パターンの微糊化、複雑化につれて、 近接効果の補正が、確実になされているかを検証 する必要がますます増大している。

しかしながら、パターン数が、10⁵ ~10⁶ 個のオーダーの大規模かつパターン形状の複雑な 集積回路装置(1C)パターンを、人手により検 征することは不可能である。

又、単級回路装置の高級額化に供ない、露光パ ターンの数細化が進み、サブミクロンのパターン 幅及びスペース額からなる I C パターンの露光が 必要となっている。

従来、2~3μmの投計パターンルールの際には、最小パターン間隔を設定し、デザインルールの際には、最小パターン間隔では、同じパターン間隔でも、レジストの解像度等の露光条件及びパターン条件により、解像する場合としない場合があり、露光条件及びパターン条件を考慮したデザインルールの検紙が、必要である。

(c) 発明の目的

本発明の目的は、かかる事情に鑑みて、近接効果が、適切に補近されているか否かを、又ある解光条件のもとで、露光パターンが、解像可能かどうかを、事前に比較的簡単に検証し得る電子ビーム露光パターンデータの評価方法を提供することにある。

晒脚内にあるかどうかを比較、検査する検査演算 ■路、6は検査演算の結果の出力を格納するため の第2のパッファメモリ(パッファⅡ)、7は衰 示装置、8はデニタパスである。

第2 関~第4 関は本発明の原理を示す図で、以下、第1 図を参照しながら本実施例を説明する。 第2 図において実線は設計パターンを示し、この 設計パターンデータはあらかじめメモリ 2 に格納 しておく。 破線のパターンは、上配設計パターン を得るために、近接効果を補正し、実際に電子と ームを照射する領域(以下これを照射パターンと 略紀する)を示す。

本実施例の解光パターンデータの評価を行うには、まずCPU1の指令によりメモリ2から上記設計パクーンデータを読み出し、補正済許固路3においてあらかじめ定められた補正方法に基づいて補正演算を行ない、補正量を算出する。たとえば、各パターンK〜Mのそれぞれについて各辺影響にサンブル点を設定し、他のパターンからの影響を算出する。サンプル点としては例えば、各辺の

(d) 强则の排放

本究明の特徴は、複数の配光すべきパターンの 設計データに対し、近接幼果補正を施してそれぞれ 抜パターンの配光データを決定した後、隣接する る酸パターン間の所定位置における電子ビームに より受けるエネルギー強度を求め、 版エネルギー 独度が所定範囲内か否かを判別して該解光データ の適否を評価することにある。

(c) 発明の実施例

以下、本発明の一実施例を図面を用いて具体的 に説明する。

第1 図は、上配一実施例に用いる種子ビーム部 光装置の関何システムの要部を示すプロック図で 1 は中央処理装置(C P.U). 2 は、設計パター ンデータを格納するための主配位装置(メモリ) 3 は、近接効果を補正するための路光データを生 成する補正液体回路。 4 は上配離光データを告納 するための第1のパッファメモリ(パッファ 1). 5 は、縮光パターンのパターン関の中点でのエネ ルボー強度を算出し、該エネルギー強度が、設定

2 毎分点を選ぶ。このとき、パターンしのように 形状の複雑なパターンは単純な短形パターンに分 割して補正を行なう。

即ち、パターンしの場合は、パターンし! 及びパターンし2 とに分割し、それぞれについて上述の如く、各辺上にサンプル点を設定する。

電子ビーム散乱独度分布 ((r) は、周知の如く、外部から照射するビーム中心からの距離 rの 関数として、

$$f(r) = e^{-(\frac{r}{A})^2} + B \cdot e^{-(\frac{r}{C})^2} \dots \dots (1)$$

で表わされる。(山式において、第1項目は、前方 散乱を第2項目は後方散乱を示す。上式中A~C は、それぞれレジストの感度や厚さ、あるいは基 板材料等の条件によって定まる定数でありあらか じめ与えられている。

この(II)式を用いて、各照射パターンについて、積分することにより他のパターンからの影響分を許出し、各サンプル点での解光強度が一定になるように連立方程式を解く等により寸法及び照射派に対する補正量を求める。

特別昭50-9121 (3)

第2図の実線で示す設計パターンを上記補正量 を用いて補正することにより破線で示す照射パターンが得られる。

上述の本実施例の近接効果の補正は、各辺について一個のサンプル点を選び、このサンプル点を 各辺の代表点として補正盤を決定した平均的な補 正方法である。従ってバターン条件により各バターンの全域にわたって選切に補正されているとは 関いない。

なお、近接効果の補正を各辺毎に、それぞれ 1 個のサンブル点について行なったが、これは、サンブル点の数を増すと、所要時間が非常に多くなり、実用的でないためである。

又、レジストの解像度の限界によりあらゆるパ ターン条件について適切に補正されているとは限 らない。

そこで、第3図に示すように、照射パターンのパターン間の中心位置における照射電子ピームより受けるエネルギー強度に着目し、パターン間隔の中心Pのエネルギー強度をEpとする。

パターン間隔が解像する時のCpをEopとす ると、

Bp<Bop…パターン間隔解像

Ep≥Bop…解像しない ……凶 以上の様な関係を用いて、補正パターンにおい て解像しない場所の抽出が可能となる。

すなわち、第4図に示すように照射パターンの パターン間の中点 P. Q. Rをサンブル点と設定 し、各サンプル点でのエネルギー強度を算出する。

たとえば、サンプル点Pにおけるエネルギー強 度Ppは以下の式で求められる。

 $BP=Q_1$ F_1 $(r_1)+Q_2$ F_2 $(r_2)+Q_3$ F_3 $(r_3)+Q_4$ F_4 (r_4) (3) ここでQ_1 $(i=1\sim4)$ は、パターンド、 L_1 ... L_2 の電子ビーム駆射量であり、 F_1 (r_1) (r_1) は各パターンのサンプル点Pに及ぼす影響強度である。又 F_1 (r_1) は、散乱強度分布式(1)を照射パターンについて限分することにより扱うれる。

かくして、各サンブル点におけるエネルギー強

度が、条件四の投定観明内にあるかどうかを比較 することにより補正パターンにおいて、解像しな い場所の抽出を行なうことができる。抽出したパ ターンデータは、第2のパッファメモリ 6 に格納 される。

上述のようにして得られたパターンデータは、 我示装置?に表示される。この表示装置?には、 必要に応じて設計パターン照射パターン等を表示 させることも勿論可能である。

このように、本実施例によれば、比較的容易に 近接効果が適切に補正されているか否かを、又、 ある電光条件のもとで露光パターンが、解像可能 かどうかを事前に検証し得る。

(f) 発明の効果

以上説明した如く、本発明によれば近接効果の 補近結果を容易に検証することができ、従って、 パターン精度の向上及び歩留り向上が図られる。

4. 図面の前印な説明

第1回は、本発明に関わる電子ビーム蘇光装置 の制御システムの製部を示すプロック図、第2図 ~蛇(図は、本発明の一実施例を説明するための 図である。

図において1はCPU、2はメモリ、3は補正 複算回路、5は検査演算回路、K、L、Mはパダ ーン、P、Q、Rはパターン間の中点を示す。

代理人 弁理士 松岡 宏四郎



特定明50-9121(4)

